附表一、健行科技大學學生校外實習實習機構基本資料表

實習期間：106年01月01日至106年06月30日止

編號					
公司名稱	穩懋半導體				
實習期間	2017/01/01-2017/06/30、2017/07/01-2018/06/30				
負責人	黃妤瑄	統一編號	70752257		
聯絡人	黃妤瑄	職稱	管理師		
聯絡電話	(03)3975999	傳真	03-3975012		
公司地址	333 桃園市龜山區華亞科技園區華亞二路 358 號				
E-mail	francesh@winfoundry.com				
公司簡介	穩懋半導體位於林口華亞科技園區，是亞洲首座以六吋晶圓生產砷化鎵（GaAs）微波通訊晶片的晶圓專業製造廠。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路的技術及設備驗證，客戶群除了全球的通訊 IC 設計公司外，並努力吸引 IDM（整合元件製造）大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能達成公司穩健成長及提供客戶最完整的服務。現與多家公司策略聯盟，進一步資訊請進入穩懋網站 http://www.winfoundry.com 查詢。				
營業項目	在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩種砷化鎵電晶體技術：pHEMT 和 HBT，二者均為最尖端的技術。HBT 係生產現今行動電話及個人通訊服務(PCS)的關鍵性元件；pHEMT 則應用在先進低電壓 PCS/cellular 及固網等高頻應用領域。				
資本額	59 億 6700 萬元	年營業額	120 億	員工人數	2000
轉帳銀行	永豐銀行	事先開戶	☒ 是 ☐ 否	膳宿狀況	☐ 自理 ☒ 公司提供
是否輪班	☒ 是 ☐ 否	上班時間	早班:0730-1930 夜班:1930-0730	休假方式	作二休二
加班情況	☐ 不必加班 ☒ 偶而 ☐ 常態性加班		預估每月平均須加班時數		時/月
實習系別	工作項目	名額	需求條件	薪資	

電資學院或 資管系	1. 晶圓生產製造流程 2. 學習生產機台操作 3. 四班二輪制(做二休二，月休 15 天)－每半年換一次日/夜班。	10	1. 細心度佳 2. 英文基本單字 3. 電腦基本操作 4. 肯學習	☐ 無 ☐ 獎助學金，_____元/月 ☐ 實習津貼，_____元/月 ☒ 基本工資以上： ☐ 時薪，_____元 ☒ 月薪， <u>26,500</u> 元
				☐ 無 ☐ 獎助學金，_____元/月 ☐ 實習津貼，_____元/月 ☐ 基本工資以上： ☐ 時薪，_____元 ☐ 月薪，_____元
提供保險	☒ 勞保 ☒ 健保 ☐ 團體保險 ☐ 意外險 ☐ 其他			
實習訊息來源	☐ 廠商申請 ☐ _____老師推介 ☐ _____學生申請 ☐ 其它_____			

聯絡電話：(03) 4581196 轉 3110、3111

傳真：(03) 2503882

聯絡人：楊宇白組長、卓宜萱小姐

e-mail: yupai@uch.edu.tw (楊宇白)